

5-1375583-9 ✓ 有效

AMPMODU | AMPMODU MTE

TE 内部编号 5-1375583-9

PCB Mount Header, Vertical, Wire-to-Board, 10 Position, 2.54 mm [.

1 in] Centerline, Fully Shrouded, Gold, Surface Mount, Signal,

Black, AMPMODU MTE

[在 TE 官网查看>](#)



连接器 > PCB 连接器 > PCB 板端连接器及母端



连接器系统: 线到板

位数: 10

行数: 1

中心线 (间距) : 2.54 mm [.1 in]

PCB 安装方向: 垂直

产品特性

产品类型特性

连接器系统	线到板
接头类型	全部带罩
可密封	否
连接器和端子端接到	印刷电路板
PCB 连接器组件类型	PCB 安装接头

结构特性

位数	10
行数	1
PCB 安装方向	垂直

电气特征

端接电阻	15 mΩ
绝缘电阻	5000 MΩ
介质耐压 (最大值)	600 V
工作电压	250 VAC

主体特性

主要产品颜色	黑色
--------	----

接触件特性

接合方柱尺寸	.64 mm[.025 in]
--------	-----------------



端子接合区域电镀材料厚度	.381 μm[30 μin]
--------------	-----------------

端子形状和构造	正方形
---------	-----

PCB 端子端接区域电镀材料	锡铅
----------------	----

端子基材	黄铜
------	----

端子接触部电镀材料	金
-----------	---

端子类型	插针
------	----

端子额定电流 (最大值)	3 A
--------------	-----

端接特性

方形端接柱体和尾部尺寸	.64 mm[.025 in]
-------------	-----------------

PCB 端接方法	表面贴装
----------	------

机械附件

接合对准类型	极化, 极化, 锁存
--------	------------

接合固定	带有
------	----

PCB 安装固定类型	压紧
------------	----

连接器安装类型	板安装
---------	-----

接合对准	带有
------	----

PCB 安装对准	带有
----------	----

PCB 安装固定	带有
----------	----

壳体特性

外壳材料	热塑性
------	-----

中心线 (间距)	2.54 mm[.1 in]
----------	----------------

尺寸

PCB 厚度 (建议)	1.57 mm[.062 in]
-------------	------------------

使用环境

壳体温度额定值	高
---------	---

工作温度范围	-65 – 105 °C[-85 – 221 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

装配工艺特点	拾放盖, 拾放盖
--------	----------

电路应用	Signal
------	--------

行业标准

与已批准的标准产品兼容	CSA LR7189, UL E28476
-------------	-----------------------

UL 阻燃性等级	UL 94V-0
----------	----------

包装特性

封装方法

卷带包装, 卷带包装

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU

符合

欧盟ELV指令2000/53/EC

符合

中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令

没有超出阈值的受限材料

欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006

欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年1月 (240)
SVHC候选清单的声明更新至: 2024年1月 (240)
不含REACH SVHC

卤素含量

非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。

焊接工艺能力

回流焊接可达到 260°C

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质(SVHC)的信息是基于欧洲化学品管理局(ECHA)最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



该系列中的其他产品 | [AMPMODU MTE](#)



PCB 板端连接器及母端(763)



插入和拔出工具(1)



标准矩形连接器(2)



线到板连接器组件和护套(585)



连接器盖帽(40)



连接器硬件(1)



连接器端子(32)

客户还购买了



TE 产品编号2007637-8
SFP+ assy 2x2 Spring Fingers N



TE 产品编号2-1415898-5
RTS3LF12



TE 产品编号1461406-4
OJ-SH-112DM,000



TE 产品编号1-1469372-1
ATCA GUIDE MODULE RA MALE



TE 产品编号5-1375583-1
02 MTE VERTICAL SMT HDR 30 AU



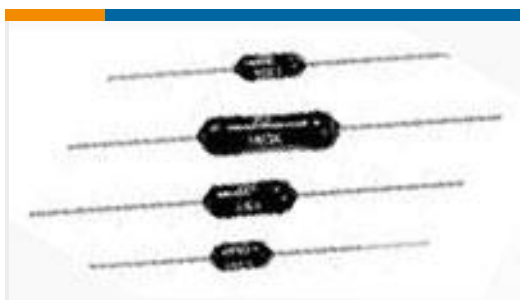
TE 产品编号1116504-2
MJ,10MM,8P,NO SHIELD,SN TAILS



TE 产品编号2-1393194-7
T77V1D3-24



TE 产品编号2-1445084-3
micro mnl hdr assy s/row au lf



TE 产品编号3-1879627-7
H4P 330R 1% 100PPM

文档



CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

[ENG_CVM_CVM_5-1375583-9_F.2d_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_5-1375583-9_F.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_5-1375583-9_F.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[AMPMODU_INTERCONNECTION_SYSTEM_SECTION5_CONT](#)

英文版本

[AMPMODU MTE INTERCONNECT SYSTEM](#)

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本